**证券代码：688047 证券简称：龙芯中科**

**龙芯中科技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动√现场参观 □其他  |
| 参与单位名称 | 国泰君安资管、润晖投资、山西证券研究所、建信信投、兴业证券、招商基金、国信证券、广聚合投资、泰鑫基金子公司 |
| 时间 | 2024年6月20日-21日 |
| 地点 | 北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼 |
| 上市公司接待人员 | 证券事务代表-李琳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、请教下，目前龙芯3A6000产品应用情况？**公司在2023年11月发布了新一代4核通用处理器产品3A6000，同时有50余家合作伙伴发布基于3A6000的桌面计算机、笔记本、板卡、存储产品、网络安全设备、工业控制计算机等产品。截至目前，3A6000目前已经有批量应用了。近期，有近千台龙芯3A6000电脑走进福州某区各科室并服务于具体工作开展。该批电脑为龙芯发挥赋能本地产业生态作用，实现首批规模化应用的3A6000整机产品，由福建省电核心下属公司升腾资讯生产制造，搭载国产操作系统，内置主流办公和即时通讯等软件，可充分满足打印机利旧要求，成为行业引领的标杆案例。用户对龙芯给予高度肯定，并表示龙芯生态体系加速完善，整机产品性能大幅提升，满足党政办公及复杂业务系统的使用需求。**2、龙芯3A6000性能已经达到了市场主流水平，请问3B6600在性能上有哪些期待？有没有大致的流片预计时间？**龙芯3B6600片内集成八个CPU核，双通道DDR5，PCIE4，GPGPU，争取单核同频性能比3A6000提升20%-30%，SPEC CPU 2006的定点分值大于20分/GHz，计划用成熟工艺达到AMD和Intel先进工艺的性能。在此基础上，争取实现单核睿频，频率也有一定提高。结构improvement的3B6600，希望使用与3A6000相同的工艺再做个结构优化，而不是直接进行工艺升级，计划2025H1流片。**3、龙芯工控领域在开放市场的布局情况？**龙芯工控领域开放市场将选准突破口实现重点突破，主要布局在云终端、打印机、流量表、电动工具等领域。云终端芯片产品2K3000，以及龙芯“三尖兵”包括嵌入式SoC 2K0300、电机驱动专用MCU 1C203、激光打印机专用SoC 2P0300，都是为此设计的芯片产品。其中，2K0300是龙芯面向泛工业市场开发的一款高性价比、全自主SOC，在小型PLC、人机交互、数据采集、边缘控制、嵌入式教学等场景中，有较大需求。近期，我们发布了2K0300蜂鸟开发系统。该系统为基于龙芯“三尖兵”计划中的首款芯片2K0300打造，旨在让每位嵌入式工程师都能用好2K0300芯片进行产品设计和开发。 |